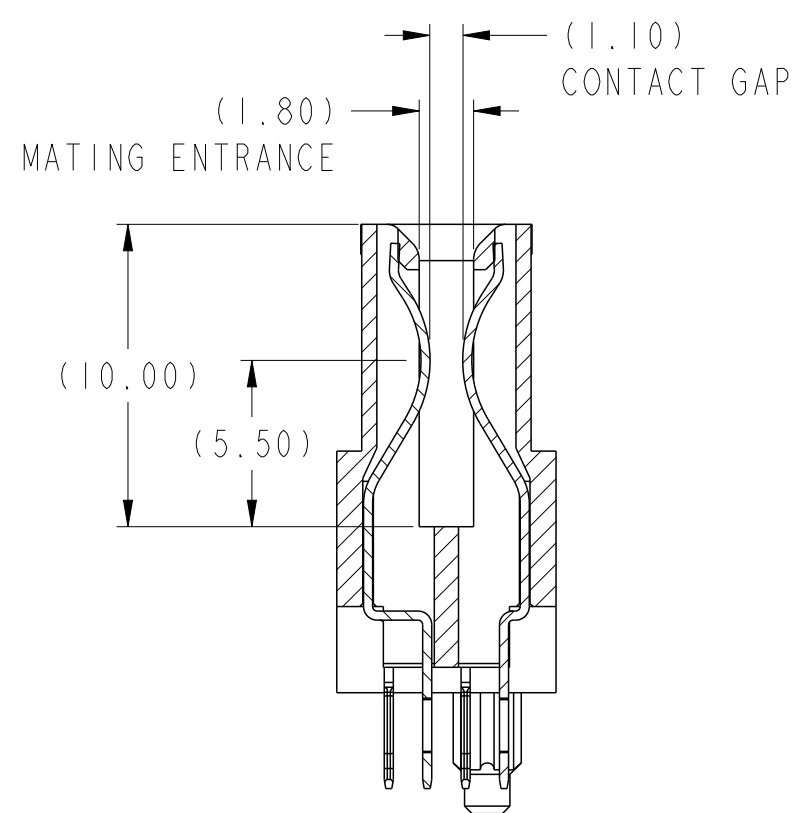
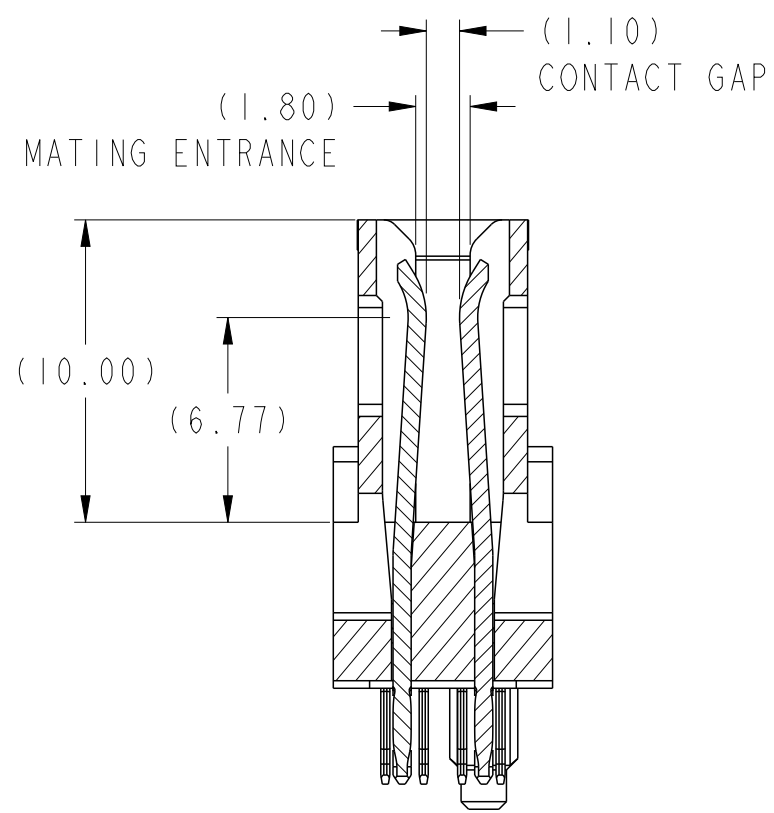
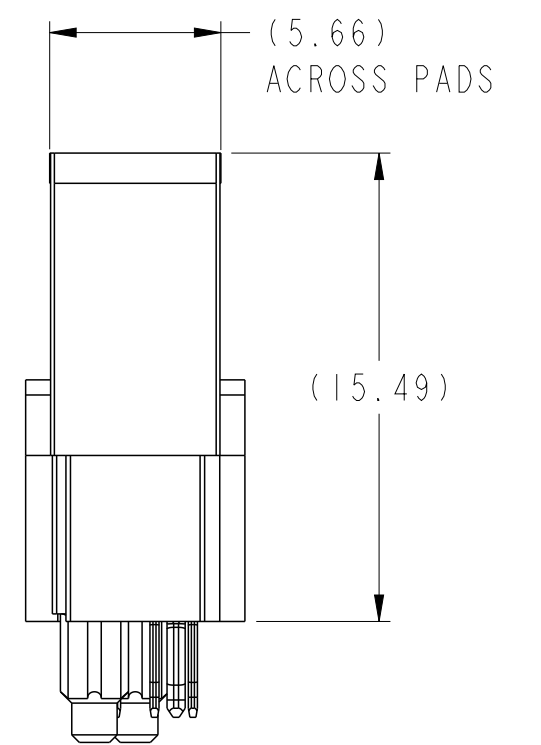
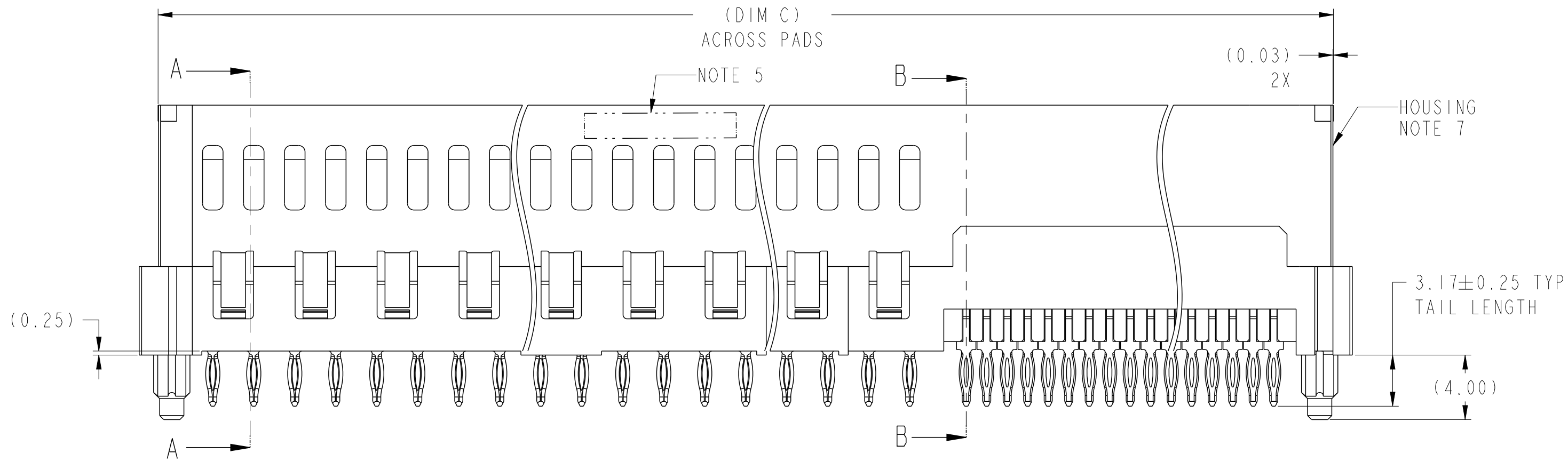
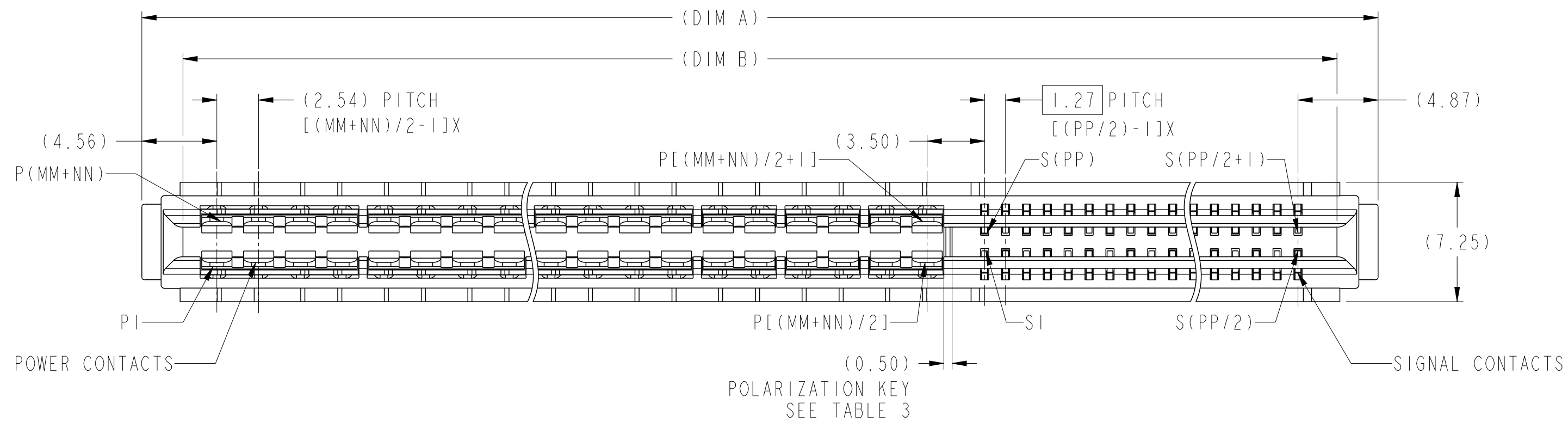




spec ref	-	dr	Wei-Long Zhang	2012/07/05	projection	MM	size	A2	scale	1:1
tolerance std	ISO 406 ISO 1101	eng	Sunny2 Liu	2016/05/05	chr	Terris Liu	ecn no	ELX-DG-24036-1		
		appr	Pei-Ming Zheng	2016/05/24	product family		rel level	Released		
surface	linear	0.X	±0.3	Amphenol FCi		title		10121506		rev
		0.XX	±0.10							
		0.XXX	±0.05							
		angular	0°	±2°			cat. no.	Product - Customer Drw		sheet 1 of 4

PDS: Rev :C

STATUS:Released

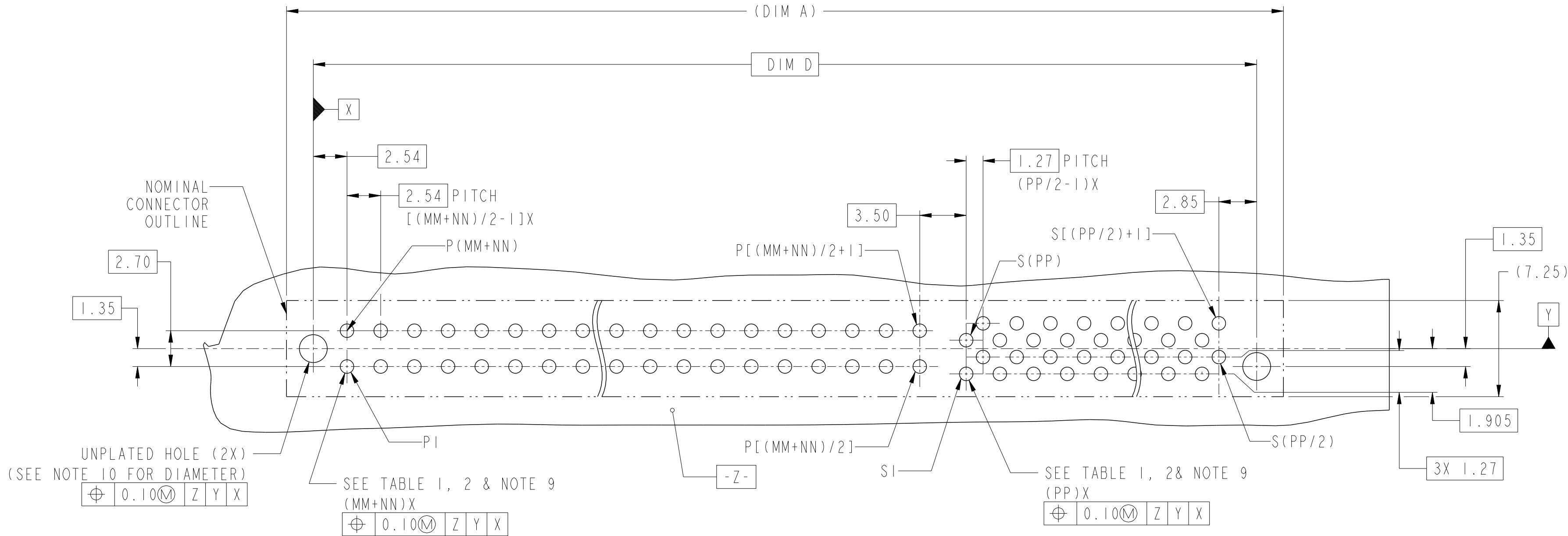
Printed: May 24, 2016

Amphenol
FCi

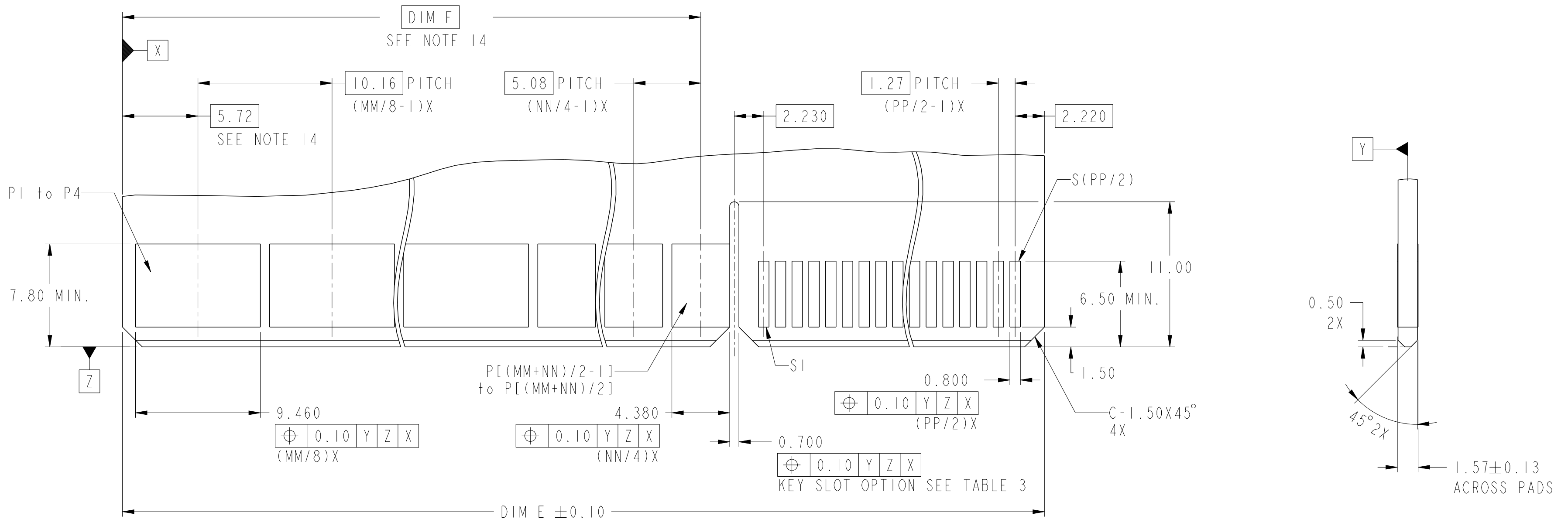
© 2016 AFCi

CONTACT TYPE	TOP LAYER DESCRIPTION	TABLE 1 (HPCE / SOLDER TAILS) PLATED THROUGH-HOLE REQUIREMENTS				
		DRILLED HOLE DIAMETER	COPPER THICKNESS	TIN-LEAD THICKNESS	TIN THICKNESS	FINISHED HOLE DIAMETER
POWER & SIGNAL	TIN-LEAD	1.10-1.16 (1.15 DRILL)	0.025 - 0.050	0.005 - 0.015	--	0.94 - 1.10
	IMMERSION TIN	1.10-1.16 (1.15 DRILL)	0.025 - 0.050	--	0.9 - 1.5um	0.94 - 1.10
	COPPER (SEE NOTE 8)	1.10-1.16 (1.15 DRILL)	0.025 - 0.050	--	--	0.94 - 1.10

CONTACT TYPE	TOP LAYER DESCRIPTION	TABLE 2 (HPCE / PRESS-FIT TAILS) PLATED THROUGH-HOLE REQUIREMENTS				
		DRILLED HOLE DIAMETER	COPPER THICKNESS	TIN-LEAD THICKNESS	TIN THICKNESS	FINISHED HOLE DIAMETER
POWER & SIGNAL	TIN-LEAD	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	0.005 - 0.015	--	0.65 - 0.80
	IMMERSION TIN	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	--	0.9 - 1.5um	0.70 - 0.80
	COPPER (SEE NOTE 8)	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	--	--	0.70 - 0.80



spec ref	-	dr	Wei-Long Zhang	2012/07/05	projection	MM	size	A2	scale	1:1
tolerance std	ISO 406 ISO 1101	eng	Sunny2 Liu	2016/05/05	chr	Terris Liu	2016/05/20	ecn no	ELX-DG-24036-1	
surface	ISO 1302	appr	Pei-Ming Zheng	2016/05/24	product family		rel level	Released		
linear	0.X ± 0.3 0.XX ± 0.10 0.XXX ± 0.05	Amphenol FCi	title	STD VERT REC UNIVERSAL HIGH POWER CARD EDGE	cat. no.	Product - Customer Drw	sheet 2 of 4	rev	C	
angular	0° $\pm 2^\circ$									



spec ref	-	dr	Wei-Long Zhang	2012/07/05	projection	MM	size	A2	scale	1:1
tolerance std	ISO 406 ISO 1101	eng	Sunny2 Liu	2016/05/05	chr	Terris Liu	ecn no	ELX-DG-24036-1		
		appr	Pei-Ming Zheng	2016/05/24	product family		rel level	Released		
surface	ISO 1302	linear	0.X	±0.3	Amphenol FCi	title	STD VERT REC UNIVERSAL HIGH POWER CARD EDGE	dwg no	10121506	rev
		angular	0°	±2°		cat. no.	Product - Customer Drw	sheet 3 of 4		C

10121506 - MM NN PP LF

LEAD FREE

Polarization Key Option

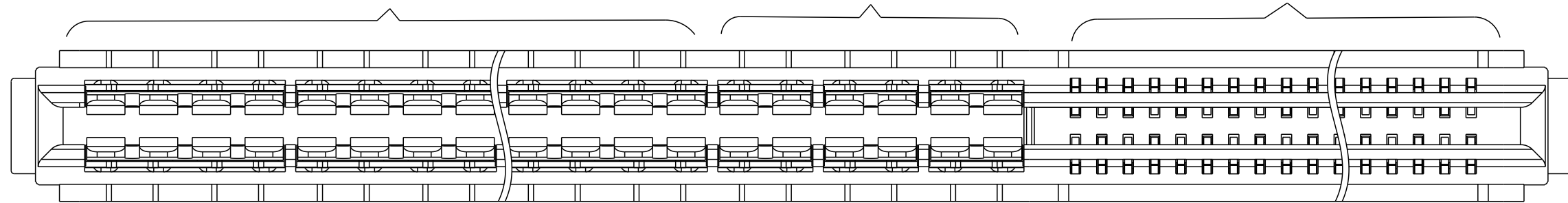
A	B	C	D
Y	Y	N	N
STB	PF	STB	PF

Tail Type
Note 12

4 BEAM PWR CONTACT QTY
(NEXT TO LEFT END)

2 BEAM PWR CONTACT QTY
(NEXT TO SIGNAL)

SIGNAL CONTACT QTY



Example: The configuration above is 10121506-241232BLF
STD VERT REC 36P32S with polarization key.
24P is 4 beam contact, 12P is 2 beam contact.

TABLE 3. PART NUMBER CODE. HPCE STD VERT REC P+S CONFIG

NOTES:

1. CONNECTOR MATERIALS:

HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMAL PLASTIC, BLACK
UL 94V-0 COMPLIANT
CONTACTS: HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY.

2. CONTACT FINISH REF. GS-12-604 SECTION 5.2.

3. PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-604.

4. APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-128.

5. PRODUCT MARKING ON HOUSING IN AREA SHOWN MEETS AFCI SPECIFICATION: GS-24-007.

6. PACKAGING MEETS FCI SPECIFICATION GS-14-937.

7. HOUSING COMPONENT WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 60 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED, OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN.

8. COPPER PLATING THICKNESS IN CENTER OF VIA-HOLE CAN BE NO MORE THAN 0.003 LESS THAN OTHER AREAS.

9. ALL HOLE SIZES ARE FINISHED HOLE SIZES.

10. MOUNTING HOLES ARE UNPLATED
Ø 2.40 +/- 0.1 FOR PRESS-FIT TAILS
Ø 2.18 +/- 0.03 FOR SOLDER TAILS

11. PRESS FIT APPLICATION TOOL DRAWING : 10119453.

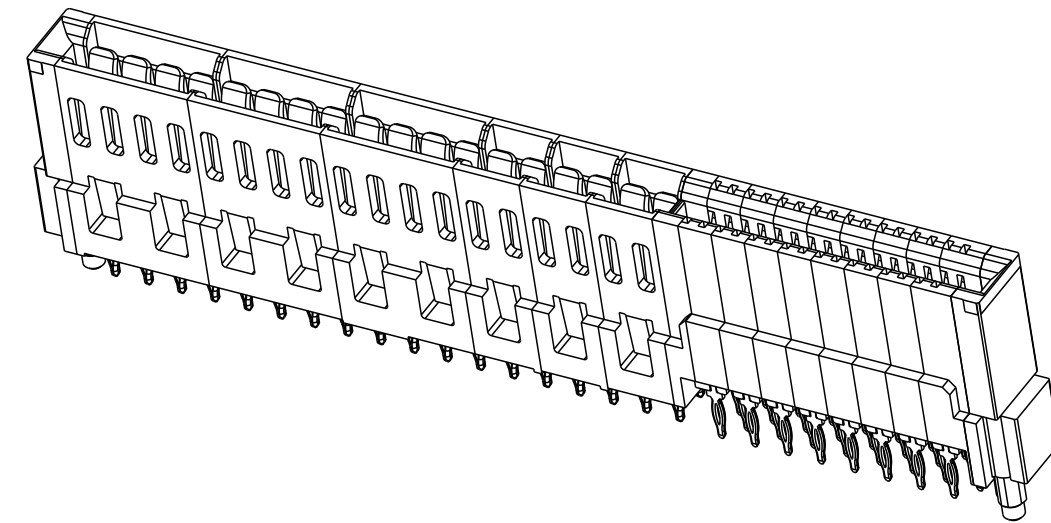
12. STB= SOLDER TO BOARD, 1.57-2.38mm PCB THICKNESS.
PF = PRESS FIT, 1.57mm MINIMUM PCB THICKNESS.

13. MAXIMUM OVERALL LENGTH IS 100mm.

14. DIM IS NOT APPLICABLE IF NO 4 BEAM CONTACT OR 2 BEAM CONTACT.

15. A $\triangle$ SYMBOL WILL BE NEXT TO ANY DIMENSION, VIEW, OR NOTE WHICH HAS BEEN MODIFIED WITH THE CURRENT DRAWING REVISION.

DIM	TABLE 2. LENGTH FORMULAS.
DIM A 13	$(MM/8) \times 10.16 + (NN/4) \times 5.08 + (PP/2) \times 1.27 + 9.12$
DIM B	DIM "A" - 5.00
DIM C	DIM "A" - 2.34
DIM D	DIM "A" - 4.04
DIM E	DIM "A" - 5.30
DIM F 14	$(MM/8-1) \times 10.16 + (NN/4-1) \times 5.08 + 13.34$ (WITH 4 BEAM CONTACT) 3.18 (WITHOUT 4 BEAM CONTACT)



EXAMPLE: 10121506-241232BLF

spec ref	-	dr	Wei-Long Zhang	2012/07/05	projection	MM	size	A2	scale	1:1
tolerance std	ISO 406 ISO 1101	eng	Sunny2 Liu	2016/05/05	chr	Terris Liu	2016/05/20	ecn no	ELX-DG-24036-1	
		appr	Pei-Ming Zheng	2016/05/24	product family		rel level	Released		
surface	linear	0.X	±0.3	0.XX	±0.10	0.XXX	±0.05	cat. no.	Product - Customer Drw	sheet 4 of 4
ISO 1302	angular	0°	±2°							

PDS: Rev :C

STATUS:Released

Printed: May 24, 2016

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru